# TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY

DIEGO ALEJANDRO BARRERA LÓPEZ

### ÍNDICE

- √ Historia
- ✓ Misión y Vision
- ✓ Innovación y Avances tecnológicos
- ✓ Proyectos futuro



## HISTORIA

1987 1990s 2000s 2010 2020s

1987

Parque Científico de Hsinchu Modelo de fundición dedicada

• 1990s

Expansion de fabricación Consolidación de reputación

#### • 2000s

Transición de a tecnologías pequeñas (90nm – 65 nm) Mejoras de rendimiento

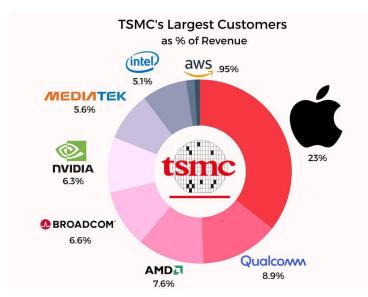
#### 2010

Evolución producción tecnológica (28 nm – 16nm – 7nm)

Contratos con clientes clave

#### • 2020s

Evolución producción tecnológica (5 nm – 3nm)



Fuente: Google imágenes

## MISION

"Ser el proveedor de tecnología y capacidad de confianza para la industria global de circuitos integrados lógicos"

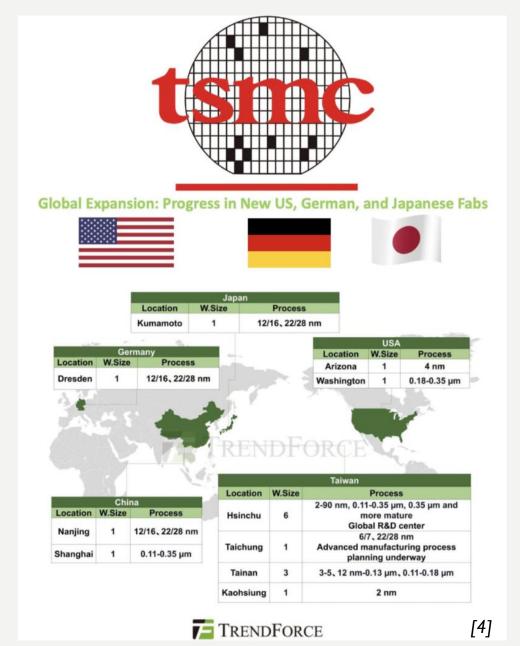
## VISION

"Ser el proveedor de servicios de tecnología y fundición más avanzado y grande para empresas sin fábrica y fabricantes de dispositivos integrados"

#### INNOVACION Y AVANCES TECNOLOGICOS



### PROYECTOS FUTUROS



### REFERENCIAS

- [1] https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC
- [2] https://www.reuters.com/...fab-amid-overseas-expansion
- [3] https://www.barrons.com/articles/tsmc-chips-2-nm-
- production-9c9614a0
- [4] https://techovedas.com/5-major-updates-on-tsmc-global-expansion-plan/

# GRACIAS

